

沪士电子股份有限公司

2021年4月2日投资者关系活动记录表

编号：2021-0402-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	民生证券股份有限公司、兴银基金管理有限责任公司、上海德汇集团有限公司、中庚基金管理有限公司
时间	2021年4月2日 上午 11:00-12:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	李明贵、钱元君
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、简要介绍了公司2020年度整体经营情况，2020年，公司整体实现营业收入约74.60亿元，同比微幅增长约4.65%；公司PCB业务毛利率同比也微幅增加约0.73个百分点；实现归属上市公司股东的净利润约13.43亿元，同比增长约11.35%。</p> <p>二、介绍了市场情况及公司规划：</p> <p>2020年，企业通讯市场板占公司PCB收入约75%，汽车板约18%。</p> <p>1、企业通讯市场板业务</p> <p>从中长期来看，5G通信建设的总趋势不会改变，猜测发达国家在疫情结束后为了刺激经济恢复正常，会加大基础设施的建设力度。5G通讯基础设施的建设被许多国家视为下一代高新技术竞争的关键平台，应该不会缺席。唯一令人些许担忧的是，半导体供应紧缺，是否能够跟上全球5G建设需求。不过大多数客户都已认识到这个风险，做出相应准备。因此公司对2021年5G建设保持谨慎乐观。此外随着越来越多的信息数据被生成并以更高的速度移动到越来越多的地方，新一代高速网路设备、数据存储、高速运算服务器、人工智能等新兴市场领域有望持续稳健成长。</p> <p>2、汽车板业务情况</p> <p>随着越来越多的电子技术应用到汽车系统，汽车电子已成为衡量现代汽车水平的重要标志，其对汽车板性能和可靠性的要求不断提高，汽车板产业渐变之中蕴涵无限机遇，每辆车所含PCB比率也在持续增长，公司也将持续聚焦，适度扩产，稳步前进，保持并扩大竞争优势，以满足客户的需求。</p> <p>目前全球芯片短缺是个严重问题，但对公司整体汽车板销售额目前未看到</p>

	<p>负面影响，我们会持续关注客户的需求变化。</p> <p>3、半导体芯片测试板</p> <p>半导体芯片测试板的市场对公司来说是个全新的领域，在新厂建设完毕后，公司希望在5年内追上该领域的先进同行，并在技术水平上进入第一梯队。</p> <p>三、公司近期部分原材料面临价格上涨，这也是全行业面临的压力。公司原物料供货渠道畅通、供应相对充足。公司和供应商、客户保持紧密的联系，并采取技术工艺创新、产品结构优化等多种手段，共同积极应对成本上涨的风险。</p> <p>四、公司密切关注中美贸易争端发展状况，并与客户持续进行沟通，共同协商解决方案。目前公司主要还是依靠提升自身竞争力来应对，一方面通过加大与战略伙伴的合作力度，探寻灵活的合作模式，建立互惠互利的战略合作关系，强化公司在核心产品市场的战略优势；另一方面，通过强化高端产品竞争优势，提高客户黏着度，降低客户移转产地的意愿。</p> <p>注：公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年4月2日